120 121



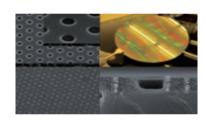
용액전사방식 연속 나노임프린트 기술

다층 나노임프린트장비 원천기술을 이용하여 용액전사공정과 나노임프린트 공정을 융합하여 6인치 크기에 나노패턴을 연속적으로 전사하는 기술

연구자 이재종 소속 나노융합기계연구본부 **TEL** 042-868-7145

고객/시장

유연 전자소자, 디스플레이, 솔라셀, WGP



기존 기술의 한계 또는 문제점

- 기존에 개발된 다층 나노임프린트 장비는 웨이퍼기반으로 나노임프린트 공정을 수행할 수 있는 장비로서, 나노패턴이 있는 웨이퍼 스템 프를 이용하여 UV/Thermal 레지스트를 코팅한 후 임프린트 공정을 통하여 레지스트를 경화하는 방식으로 8인치까지 나노패턴을 구현하는 기술을 보유하고 있으며, 기존 기술이 가지고 있는 대면적에서 잔류층의 최소화가 요구됨
- 용액전사공정을 기반으로 6인치 이상의 웨이퍼에 잔류층이 거의 없이 나노패턴을 연속적으로 전사할 수 있는 기술이 요구됨
- 나노임프린트를 이용한 패턴 전사에서 가장 큰 문제점은 잔류층(residual layer)의 두께로, 도포된 레지스트에 패턴을 전사할 때, 패턴이 있는 영역과 없는 영역의 두께 차이는 스탬프에 의해 결정되지만, 패턴이 없는 영역의 두께는 초기에 도포된 레지스트의 두께에 의해 크게 좌우되므로 이를 줄이기 위한 많은 시도가 있었음

기술이 가져다주는 명백한 혜택

- 실험 결과, 기여측에 도포된 폴리머는 거의 50% 정도씩 떼어낼 수 있기 때문에 기존 나노임프린트 공정과 다르게 잔류층의 두께를 현저히 줄일 수 있어 에칭공정이 거의 불필요하며, 후속 공정을 구현이 용이함
- 선접촉 또는 면접촉이 연속적으로 이루어지며 공정을 수행하므로 비교적 낮은 하중(load)으로 대면적 및 유연 기판에 공정을 수행함

기술의 차별성

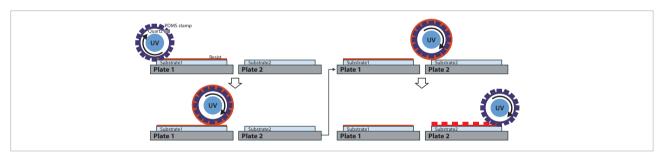
• 용액전사방식 롤 나노임프린트 공정은 기역측(donor side)에 도포된 폴리머를 롤 스템프를 이용하여 일정한 두께로 떼어다가 수여측 (acceptor side)에 전사하는 공정으로 잉킹공정과 유사하나, 나노패턴을 전사할 수 있다는 점과 UV를 이용하여 다층으로 폴리머를 전사 할 수 있다는 점에서 크게 다름

- 기여측에 셋팅된 폴리머는 스핀코팅을 통해서 일정한 나노박막으로 전사하여 공급하며, 나노스템프를 이용하여 떼어낸 폴리머는 수여측에 전사되며, 수여측의 표면은 균일하지 않아도 일정한 패턴형성이 가능함
- 기존 나노임프린트 공정과 다르게 잔류층의 두께를 현저히 줄일 수 있어 에칭공정이 거의 불필요하며, 후속 공정 구현이 용이함

기술 우수성 입증 근거

- 제1기판 상에 도포된 레지스트를 롤스탬프로 전사한 후, 이를 제2기판으로 재전사하는 과정에서 롤스탬프의 표면 패턴이 제2기판 위에 전사된 레지스트에 복제됨으로써, 대면적 기판 또는 유연기판에 용액전사방식으로 나노임프린팅 공정이 안정적으로 구현됨
- 폴리머를 연속적으로 공급하는 기여측 스테이션과 기여측에서 떼낸 폴리머를 이용하여 패터닝이 이루어지는 수여측 스테이션이 있고, 기여측에서 롤 나노스템프를 이용하여 떼어낸 후, 수여측스테이션까지 이동한 후, UV와 함께 떼어낸 폴리머를 전사할 수 있는 공정임

〈공정 개략도〉



지식재산권 현황

• 롤스탬프를 이용한 용액전사방식의 임프린트 리소그래피 장치 및 방법(KR1303194, PCT/KR2013/012297) / 조합/분리형 독립구동이 가능한 복수개의 모듈을 갖는 임프린팅 장치(KR585951) / 적층 탄성체를 이용한 스템프와 웨이퍼의 균일접촉 임프린팅장치(KR784827) / 독립구동방식 나노임프린트 리소그래피 장치(KR1093820) / 회전 가능한 각형 롤 스탬프를 이용한 연속 나노 임프린트 장치(KR1238628) / 나노임프린트 장치 및 이를 이용한 나노임프린트 방법(KR1299919) / 롤스탬프 제조장치, 이를 이용한 롤스탬프 제조방법 및 복제스탬프 제조방법(KR1332323) / 롤스템프를 이용한 나노임프린팅 리소그래피장치(KR784826)

기술완성도



희망파트너쉽

기술이전







